

檔 號: RY0203  
保存年限: >0

科技部 函

地址：台北市和平東路2段106號  
承辦人：  
林俊富  
電話：  
(02)2737-7562  
傳真：  
(02)2737-7607  
電子信箱：  
cflin@most.gov.tw

受文者：國立暨南國際大學

發文日期：中華民國104年3月9日  
發文字號：科部科字第1040016394號  
速別：普通件  
密等及解密條件或保密期限：  
附件：

主旨：貴機構電機工程學系（所）鄭義榮教授擬於104年8月赴瑞典參加Advanced Materials World Congress (AMWC)，申請補助所需費用一案，本部因限於經費，歉難補助，請查照。

正本：國立暨南國際大學

副本：  
104/03/10  
08:26:45

部長徐爵民

擬辦：  
一、將來文呈送電機系鄭義榮教授知悉。  
二、文陳閱後存。

代行爲

教授兼研發長楊德芳

專員王淑娟  
104-3-10

副教授兼研發長施君興  
104-3-10

教授兼研發長楊德芳

104-03-10

第二層決行

104年3月10日暨收文總字第 1040002682 號



研究發展處